# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-221684

(43) Date of publication of application: 17.08.1999

(51)Int.CI.

B23K 26/00 B23K 26/02 H01S 3/00

(21)Application number: 10-025889 (22)Date of filing:

06.02.1998

(71)Applicant: HAMAMATSU PHOTONICS KK

(72)Inventor: AOSHIMA SHINICHIRO

ITO TOSHIAKI FUKUMITSU KENJI

#### (54) PULSE LASER BEAM MACHINE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a pulse laser beam machine which improves machining efficiency by utilizing an ordinary ultrashort pulse light source. SOLUTION: The device is equipped with a laser light source 2 emitting an ultrashort pulse light, with a pulse luminous lines generating part 3 which generates ultreshort pulse luminous lines comprising a plurality of pulse light beams based on one pulse out of ultrashort pulse light beams emitted from the laser light source 2. and with a machining controlling part 4 consisting of an emitting optical system and a machining position controlling part 42, which introduces the generated ultrashort pulse light beam lines to a prescribed location of machining object of a machined work 5 and at the same time controls the emission. The pulse luminous lines generating part 3 is preferably to generate pulse luminous lines composed of a plurality of pulse beams by making inputted light beams branch into a plurality of optical path having different optical path length



#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

difference with one another

15.10.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision

of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

#### (19)日本国特許庁 (JP)

(51) Int CL<sup>6</sup>

# (12) 公開特許公報(A)

### (11)特許出願公開番号

# 特開平11-221684

(43)公開日 平成11年(1999)8月17日

B 2 3 K 26/00		B 2 3 K 26/00 N		
26/02		26/02 Z		
H01S 3/00		H01S 3/00 B		
		strong hands - to hall be	・ 耐水項の数9 OL (全 9 頁)	
		<b>西里明水 木明水</b>	前水気の数す ひと (至 す 員)	
(21)出願番号	<b>特願平10-25889</b>	(71) 出顧人 0002364	000236436	
		<b>浜松</b> 市	浜松ホトニクス株式会社	
(22)出顧日	平成10年(1998) 2月6日	静岡県泊	静岡県浜松市市野町1126番地の1	
		(72)発明者 青島 #	申─-郎	
		静岡県社	静岡県浜松市市野町1126番地の1 浜松ホ	
		トニクス	トニクス株式会社内	
		(72)発明者 伊藤 和	印码	
		静岡県海	静岡県浜松市市野町1126番地の1 浜松ホ	
		トニクス	トニクス株式会社内	
		(72)発明者 福満 新	表志	
		静岡県神	兵松市市野町1126番地の1 浜松ホ	

FΙ

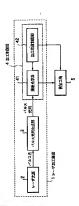
#### (54) 【発明の名称】 パルスレーザ加工装置

#### (57) 【要約】

【課題】 通常の超短パルス光源を利用して加工効率を 向上させたパルスレーザ加工装置を提供することを課題 とする。

激別記号

【解決手段】 超短パルス光を出射するレーザ光源 2 と、このレーザ光源 2 と、このレーザ光源 2 から出射された超短パルス光のパルスを基にして複数の小ルス光からなる超短パルス光 列を生成するパルス光列を被加工物5の所定の加工対象位置に導くととにその照射を削御する照射光学系 4 1 および加工位置制御部4 2 からなる加工制御幣4 と、を備える。パルス光列生成部3 は、入力光を互いにその光路長差が異なる複数の光路に分岐することにより複数のパルス光からなるパルス光列や年度することにより複数のパルス光からなるパルス光列や年度することでが好ましい。



トニクス株式会社内 (74)代理人 弁理士 長谷川 芳樹 (外2名)

#### 【特許請求の顧用】

[請求項1] 超短パレス光を出射するレーザ光源と、 前記レーザ光源から出射された超短パルス光の一パルス を基にして複数のパルス光からなる超短パルス光列を生 成するパルス光列生成部と、

生成された前記超短パルス光列を被加工物の所定の加工 対象位置に導くとともにその照射を制御する加工制御部

#### を備えるパルスレーザ加工装置。

【請求項2】 前記超短パルス光のパルス幅は100ナノ秒以下であることを特徴とする請求項1記載のパルスレーザ加工装置。

【請求項3】 前記パルス光列生成部は、互いの光路長 差を変更可能な複数の光路と、前記光路の各々に入力パ ルス光を分岐して調く光分岐部と、前記光路の各々から 出射されるパルス光を合成して出力する合成出力部と、 を備えている請求項1あるいは2に記載のパルスレーザ 加工装置。

【請求項4】 前記起短がルス光列は、パルス間隔がパルス幅〜1 ミリ秒の2 個の慰短パルス光からなるダブル パルスであることを特徴とする請求項3記載のパルスレーザ加工装置。

【請求項5】 前記光分岐部および前記合成出力部は、 偏光ビームスプリッターであることを特徴とする請求項 3あるいは4に記載のパルスレーザ加工装置。

【請求項6】 前記光分岐部は、レーザ光源から出射された超短パルス光の偏光状態を変える偏光刑御手段を備えていることを特徴とする請求項5記載のパルスレーザ加工装置。

[請求項7] 前記パルス光列生成部は、分岐したパル 30 光外空間吊-ドとピー人並がり角の少なくとも一方を 一致させるピーム補正部をさらに備えていることを特徴 とする請求項3~6のいずれかに記載のパルスレーザ加 工装階。

[請求項 8] 前記バルス光列生成部は、互いの光路長差を変更可能な複数の光路と、前記光路の各々に入力パルス光を分岐して導く光分岐衛とを有し、前記加工制御部は、前記複数の光路から出力されるパルス光を複数の異なる方向から被加工物の所定の加工対象位置に照射することを特徴とする請求項1 記載のパルスレーザ加工装備。

【請求項9】 前記パレス光列生成部は、 天力パルス光 の強度および位相の少なくとも一方を変調する光変調器 を備えていることを特徴とする請求項1あるいは2に記 載のパレスレーザ加工装置。

#### 【発明の詳細な説明】

## [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、レーザを利用して 被加工物を加工するレーザ加工装置に関し、特に超短パ ルス光を用いるレーザ加工装置に関する。

#### [0002]

【従来の技術】レーザを用いて被加工物を加工するレー ザ加工装置は各種の分野で広く用いられている。

【〇〇〇3】通常のレーザ加工装置では、物質の吸収波 長のレーザを用いることにより熱的な加工が行われてい る。これに対して、高出力超短パルスレーザを用いれ ば、多光子過程によりアプレーションを起こすことがで

- き、非熱的な加工を行うことが出来ることが知られている。これについては、阿木拓也らが「高出力超短パルス T i : A l 2 O  $_3$  レーザーによるポリテトラフルオロエチレンのアプレーション  $_1$  (レーザー科学研究No. 1
- Ti:Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>レーザーによるポリテトラフルオロエチレンのアプレーション」(レーザー科学研究No.1
   15、1993年、55~57頁)で開示している。

#### [0004]

「発明が解決しようとする課題」 超短パレスレーザをレーザ加工装置に応用した場合、加工効率を向上させるため、光パルスあたりのエネルギーを高めることが行われているが、レーザ光銀が複雑、大型化し、レーザ加工装置の光鏡としては限界に近づいており、加工装置として構成するのが困難になりつつある。

20 【0005】本発明は、こうした問題点に鑑みて、通常の超短パルス光源を利用して加工効率を向上させたパルスレーザ加工装置を提供することを課題とする。

#### [0006]

【親題を解決するための手段】上記の課題を解決するため、本発明のレーザ加工装置は、超短バルス光を出射するレーザ光源と、前記レーザ光源から出射された超短バルス光光の一パルスを基にして複数のパルス光からなる超短パルス光列を披加工物の所定の加工対象位置に導くとともにその照射を制御する加工制御部と、を備えることを特徴とする。

[0007] これによれば、レーザ光源から出射された バルス光の一パルスを基にして、バルス光列生成部は複 数のバルス光からなる耐短パルス光列を成する。この 耐短パルス光列が被加工物の所定の加工対象位置に導か れて、照射される。パルス光列が照射された被加工物の 表面では、多光子吸収等により、アプレーション等の非 熱的な加工が行われる。

【0008】この超短パレス光のパレス幅は100ナノ ・ 秒以下であることが好ましい。パレス幅の短いパレス光 照射により通常の1光子吸収過程と異なる物理現象によ りを光子反応が行われるからである。

[0009]パルス光列生成部は、互いの光路長差を変 更可能な複数の光路と、これら光路の各々に入力バルス 光を分岐して導く光分岐部と、光路の各々から出射され あパルス光を合成して出力する合成出力部と、を備えて いることが好ましい。

【0010】 これによれば、光源から出射されたパルス 光は、光分岐部でそれぞれの光路に分岐され、導かれ る。各々の光路長を異ならせておくと、入射したパルス 光は時間差をおいてそれぞれの光路から出力される。これらの光を合成出力部で合成して出力することにより複数のパルス光からなるパルス光列が出射される。

【0011】この超短パルス光列は、パルス間隔がいルス幅~1ミリ秒である2個の超短パルス光からなるダブルパルスであってもよい。本願発明者は、パルス間隔の短いダブルパルス照射によりレーザ誘起プラズマが有効に生成されることを明らかにした。

[0012] 光分岐部および前記合成出力部は、偏光ビ ームスブリッターであることが好ましい。これによれ は、分岐、合成時の透過、反射等による光エネルギーの 損失が少ない。

[0013] さらに、光分峻部はレーザ光源から出射された超短パルス光の偏光状態を変える偏光制御手段を備えていてもよい。これによれば、レーザ光源から出射された超短パルス光の偏光状態を任意の状態に制御することが可能となる。こうして偏光状態を調整した超短パルス光を偏光ビームスプリッターに導くと、偏光状態に対応した比率でパルス光が分離される。

[0014] バルス光列生起解は、分岐したパルス光の 20 空間モードとピーム拡がり角の少なくとも一方を一数させるピーム補正部をさらに備えていることが好ましい。 分岐した光の光路長差が大きいと、それぞれの光路で導かれるパルス光の空間モードとピーム拡がり角の対象なってくる。ピーム補正部で空間モードとピーム拡がり角のうち少なくとも一方を一数させることで、この光路長差に起因する影響を緩和する。

【0015】また、パレス光列生成部は、互いの光路長差を変更可能な複数の光路と、光路の各々に入力パルス 光を分岐して導く光分岐部とを有し、加工制御部は、光 路から出力されるパレス光を複数の異なる方向から被加 工物の所定の加工対象位置に照射するものでもよい。

【0016】これによれば、単一の超短パルス光は、光 分較部により複数の光路に導かれ、これら複数の光路の 光路長を制御することで、それぞれの光路からパルス光 が出力される時期をずらす。この時期的にずらされたパ ルス光別は被加工物の所定の加工対象位間に異なる方向 から照射される。これにより、パルス光別が照射された 被加工物の表面では、多光予吸吹等により、アプレーシ ョン等の非熱的な加工が行われる。

【0017】パルス光列生成部は、入力パルス光の強度 および位相の少なくとも一方を変調する光変調器を備え ていることが好ましい。これにより所望の波形の光パル スを被加工物に限射することができ、加工効率を向上さ せることができる。

#### [0018]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態を添付図 面に基づいて説明する。 説明の理解を容易にするため、 各図面において同一の構成要珠に対しては可能な限り同 一の参照番号を附し、電視する説明を省略する。なお、 図面は説明のため簡略化したものであり、寸法、形状等 は必ずしも実際のものと一致していない。

【0019】図1は、本邦明のレーザ加工装置の基本構成を示すプロック図である。図1に示されるように本発明のレーザ加工装置1は、超短パルス光を出射するレーザ光識2と、出射された超短パルス光を基はして複数のパルス光がをなるパルス光外を生成するパルス光外を生成するパルス光列をは第3と、パルス光列を被加工物5の所定の加工対象位置に導くとともに、その照射を制御する加工制御部4により構成されている。

【0020】 このうち、レーザ光源1は、パルス幅が1ミリ約以下の超短パルス光を出掛する光源であって、例えば、チタン・サファイアレーザ、Nd: YAGレーザ、Nd: Glassレーザ等を用いることができ、これにレーザを増幅する光増幅器を組み合わせてもよい。 [0021] 加工制御部4は、所定の加工位置にレーザ光を弱く照射光学系41と被加工物5とレーザ光照射位置の相対位置関係を制御する加工位置制御部4とからなる。照射光学系41と一世光の照射。非照射を切り換えるシャッターや被測定位置へのレーザ光集光を行

り 別表えるシャッターや極関定位面へのレーア光準だで行 うレンズ、ミラー等を組み合わせて構成される。このう ちシャッターには、機械式シャッター、音響光学変調 器、電気光学変調器等を用いることができる。レーザ光 の集光は、パルス被形を変形することなく集光すること ができる反射型対物レンズを用いることが好ましい。 工位層制御部42は、照射光学系41を制御して、被加 工物5の所定の加工対象位置にパルス光光照射する形式 で被加工物5を報勤させることにより固定した台を駆動して 被加工物5を移動させることにより固定した照射光学系

4 1 に対する相対位置を変化させて所望の加工対象位置 にパルス光を照射する形式のもののいずれを用いてもよ く、両者を組み合わせてもよい。また、図示していない が加工対象位置を観察する観測系を別に備えていてもよ い。

【0022】次に、パルス光列生成部3の具体的な実施 形態のいくつかについて説明する。

【0023】図2は、第1の実施形態のパルス光列生成 第3 a を示す機略構成図である。このパリス光列生成部 3 a は、入力パルス光の偏光状態を変化させる4分の1 波長板31と、入力パルス光を分板する偏光ビームス群 11、M12と他方の分枝光路 A を形成するミラー群M 11、M12と他方の分枝光路 B を形成するミラー群M 21~M24と、分枝光路 A 上に配置されたビーム補正 第34と、分板光路 A とび B から出射される光を合成する 偏光ビームスプリッター33により構成されている。 このうち、ビーム補正部34は、カレンズ、凹レンズあ るいは反射検波とを組み合わせて構成されている。そし

て、分岐光路BのミラーM22、M23をミラーM2 1、M24に対して移動させることにより分岐光路Bの 長さ、すなわち光路長を変えることができる。一方、分 峻光路 Aのミラー群M11、M12は固定されているのでその光路長は一定である。したがって、ミラーM22、M23の移動により分岐光路 Aと分岐光路 Bの光路 長の羌が塚代する。

【0024】続いて、図1、図2を参照してこのパルス 光列生成部3aを用いたレーザ加工装置1の動作を説明 する。

【0025】図 1に示されるレーザ光源から出射された 超短パルス光は、パルス光列生成部3 a に導かれる。レーザ光源から射出される超短パルス光は、一般に直線照光である。パルス光辺半成部3 a 内では、この超短パルス光は、図2に示されるようにまず 4分の 1 改長版3 1 に導かれて、ここで円偏光となる。そして、偏光ピームスプリッター3 2 で P 個光、 S 偏光のうち一方が反射され、他方が透過することにより 2 つの分岐光路 A および B に分岐される。

【0026】分岐された光のうち一方は、ミラー州 1 と州12で反射され、ビーム地距第34を経る分岐光路 Aを適り、偏光ビームスブリッター33に入射する。分 岐された光のうち他方は、ミラー州21で反射 されて同じく偏光ビームスブリッター33に入射する。 偏光ビームスブリッター33では、分岐光路Aからの光 を反射させ、分岐光路Bからの光を透過させることで両 方の光を合成する。

【0028】このとき、ビーム補正部34では、分岐光路Aを伝送されてきた光の空間モードとビーム拡がり角を分岐光路Bを伝送されてきた光の空間モードとビーム拡がり角に一致させる。これにより出射されるパルス光列の空間のな特性を揃えることができる。

【0029】光の分岐・合成には偏光ピームスプリッタ ー以外の各種のピームスプリッターを用いることができ るが、偏光ピームスプリッターは分岐、合成時の透過や 反射による相失が少ないので特に好ましい。

【0030】生成されたパルス光列は、図1に示される 照射光学系41を経て、被加工物5の加工対象位置に導 かれ、照射される。この加工対象位置への照射は加工位 個制御路42が被加工物5とレーザ照射位置の両方ある いは一方を移動させることにより制御される。

【0031】超短パルス光を短い時間間隔で照射するこ

とにより、多光子吸収等により被加工物5を非熱的に加 工することができる。この根別パルス光による加工には レーザ誘起プラズマが関係しているものと考えられてい る。そこで本願発明者は、超知パルス光によるプラズマ 発生過程を実験により調べた。

【0032】まず、水にミリジュールオーダー、パルス 幅約30ビコ秒のNd:YAGレーザパルスの基本波 (波長1.06μm)のダブルパルスを照射した場合、

図3に示されるように、後パルス照射時の発光の緩和時間がダブルパルスの間隔に依存して長くなることを見いだした。また、パルス光の金エネルギーが同一でも、単一パルスよりダブルパルスのほうが発光の全エネルギーは大きくなることがわかった。

【0033】空気や窒素ガスを用いた場合のレーザ誘起 発光においても、ダブルバルスを用いたはラか単一パル スを用いた場合よりも良い緩和時間を有し、発光強度も 増加する。図4は、ダブルバルスにより空気を発光させ た場合のダブルバルスの時間間隔と200ビコ秒のダブ したものであるが、バルス時間間隔200ビコ秒のダブ ルバルスを照射したときは、バルス時間間隔200 きの約70様の発光強度が得られることがわかる。

【0034】図5は、空気や窒素ガスの超短パルスレーザ誘起によるブレークダウン発光の分光特性を空気封入 放電管の発光の分光特性と比較して示している。ここで 空気のブレークダウン発光のスペクトルが振実線、放電管の 発光スペクトルの破線で示されている。この図では、比較しやすいように、窒素のブレークダウンのデータを一り、25、放電管のデクを−0、5それぞれ縦軸に対して移動させて示している。それぞれのスペクトル特性は良く一致している。放電管の発光はブラズマ発光によものであり、ブレークダン発光もブラズマ発光によるものであり、ブレークダン発光もブラズマ発光によ

【0035】 本発明のレーザ加工装置1もレーザ誘起プラズマを利用していると考えてよいから、加工効率を向上させるには、レーザ勝起プラズマの発生効率を向上させればよい。上述のように、単一パルス照射よりダブルバルス照射のほうがレーザ誘起プラズマの発光強度が大きくなり、発生効率が向上していると考えられる。したがって、本発明のようにダブルバルスを照射すること

ると考えられる。

がって、本発明のようにダブルパルスを照射すること で、レーザ誘起プラズマの発生効率を向上させ、加工効 率を向上させることができる。

【0036】また、4分の1被長板31の入力光に対する傾きと回転を変えることにより、入力バルス光を楕円 偏光とすることができ、P偏外成分と5偏光成分の比率 を変えることができる。これにより、偏光ビームスプリ ッター32でそれぞれの分板が踏みおよびあに分岐される光の割合が変わる。これを利用することにより、パル ス光列の先行バルスと後続パルスの強度比を変更することができる。

【0037】さらに、偏光ビームスプリッター33から 出力されるダブルパルスは互いに直交する直線偏光とな るが、出力光路上に4分の1波長板を挿入することで、 共に円偏光に変換することもできる。また、さらに偏光 子を通過させることで、互いに等しい直線偏光とするこ ともできる。この場合は、出力部の4分の1波長板の傾 きと回転を制御することにより4分の1波長板の出力光 を楕円偏光に変換することで出力部で分岐比を可変制御 することもできる。これらの 4 分の 1 波長板にはソレイ ユ・バビネ補償板を用いるとより精密な強度比の制御が できて好ましい。

【0038】次に、図6を参照してパルス光列生成部3 の第2の実施形態を示す。ここでは、照射光学系41と して機能する集光部41aも合わせて示している。

【0039】この第2の実施形態のパルス光列生成部3 bは、光パルスを分岐して、光路長の異なる分岐光路 A およびBに導く部分までは第1の実施形態のパルス光列 生成部3aと同一である。しかし、各分岐光路Aおよび Bを伝送されたパルス光を合成するのではなく、それぞ れミラーM12、M25を介して別々の集光レンズL 1、L2により集光し、被加工物5の加工対象位置に導 く点が相違している。

【0040】ここでは、それぞれの光路から出力される パルス光の集光を単一の集光レンズ L1、L2により集 光する例を示しているが、集光部41aの構成はこれに 限られるものではなく、1個あるいは複数のレンズおよ び/またはミラーを組み合わせて構成してもよい。

【0041】このような構成とすることにより、分岐光 路Aと分岐光路Bから時間差をおいて出力されるパルス 光は、異なる方向から加工対象位置に照射される。この ため、先行パルスでプラズマの種が作られ、後続パルス でプラズマが生成され、加工が行われる。このとき、被 加工物5の2つのレーザ光が交差する領域だけの加工が 可能となり、立体的な微細加工を行うことができる。

【0042】続いて、図7を参照して第3の実施形態の パルス光列生成部3cについて説明する。このパルス光 列生成部3 c は、入力パルス光を所定の偏光状態に変換 する偏光子31 aと、偏光子31 aの出力光を空間的に 波長分解する回折格子32aと、波長分解光を強度変調 する強度変調部6と、強度変調光のうち所定の偏光部分 のみを透過する検光子31bと、この光を位相変調する 位相変調部7と、空間的に波長分解されている光を合成 する回折格子33aからなる。このうち、強度変調部6 と位相変調部7とは、ほぼ同一の構成をしており、いず れも空間光変調器 61、71とこの空間光変調器 61、 71に変調情報を書き込むCRT63、73と、投影レ ンズ62、72と空間光変調器61、71へのパルス光 の入出力を行うミラー群M41とM42およびM43と M44により構成されている。

格子32aで空間的にスペクトル分解された後、ミラー M41により空間光変調器61に導かれる。この空間光 変調器61には、CRT63によりレンズ62を介して 変調パターンが投影されており、この変調パターンに応 じて、入力光パルスの各波長成分の光の偏光状態が独立 に変更される。こうして偏光状態が変えられた光はミラ -M42により集光され、検光子31bに導かれる。検 光子31 bは所定の偏光状態の光のみを通過させるの で、入力パルス光の波長成分毎の強度変調を行うことが

できる。この光は、さらに位相変調部7に導かれ、ミラ -M43を経て同様に空間光変調器71で波長成分毎の 位相変調が行われる。位相変調後の光はミラーM 4 4 で 集光されて回折格子33aで一本のビームに集光され る。強度変調と位相変調によりスペクトル特性が変更さ れているため、出力光のパルス波形が変化する。この変 調を制御することにより波長の異なるパルス光列等、所 望の光パルスを生成することが可能である。

【0044】次に、図8を参照して第4の実施形態のパ ルス光列生成部3 d について説明する。このパルス光列 生成部3 dは、基本的に第1の実施形態のパルス光列生 20 成部3aの偏光ビームスプリッター32、33に代えて ダイクロイックミラー32b、32c、33b、33c を用いたものであり、さらに2度の分岐により分岐光路 A、B、Cの3つの光路に分岐するものである。そし て、分岐光路Bと分岐光路Cの光路長をミラー群M22 とM23、あるいはM32とM33を移動させることに より変更することで、各光路からパルス光が出力される までの時間を変化させて複数パルスからなるパルス光列 を生成している。この実施形態では、波長の異なる3つ のパルス光からなるパルス光列を生成することができ る。

【0045】また、第1~第4の実施形態のパルス光列 生成部を単独に用いるだけでなく、そのうちのいくつか を直列あるいは並列に組み合わせて使用してもよい。こ れにより、低損失で複数のパルス光を生成することがで きる。

【0046】また、以上の実施形態では、分岐光路のう ち光路長を可変する部分をミラー群M22、M23、M 32、M33等で形成する例を示したが、直角プリズム やコーナーキューブリフレクターで構成することもでき る。この場合、部品点数が減少しその調整が簡単にな る。ただし、直角プリズムは分散媒質であるので、ピコ 秒以下の網短パルスでは波形が変形するので使用は好ま しくない。また、コーナーキューブリフレクターは、偏 光の回転を伴うため、使用時には注意する必要がある。 [0047]

【発明の効果】以上、説明したように本発明によれば、 レーザ光源から出射したパルスを基にして複数のパルス からなるパルス光列を生成して、これを被加工物に照射 【0043】この機成によれば、入力パルス光は、回折 50 することでレーザ誘起プラズマを生成してレーザ加工を

行うことができるので、単一パルスの場合よりもレーザ 誘起プラズマの発生効率が向上し、加工効率を向上させ ることができる。

【0048】特に、パルス光を複数の光路に分岐してそれぞれの光路長差を異ならせれば、容易に複数パルスからなるパルス光列を生成することができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のレーザ加工装置の基本構成図である。

【図2】本発明のレーザ加工装置のパルス光列生成部の 第1の実施形態の概略構成図である。

【図3】ダブルパルスによる水のブレークダウン発光の ダブルパルス時間間隔と発光緩和時間の関係を示す図で ある。

【図4】ダブルパルスによる空気のブレークダウン発光

のダブルパルス時間間隔と発光強度の関係を示す図である。

【図5】空気、窒素のブレークダウン発光と空気放電管 発光の発光スペクトルを比較した図である。

【図6】本発明のレーザ加工装置のパルス光列生成部の 第2の実施形態の概略構成図である。

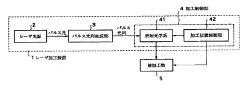
【図7】本発明のレーザ加工装置のパルス光列生成部の第3の実施形態の概略構成図である。

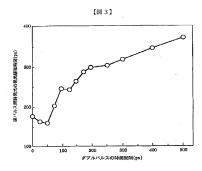
【図8】本発明のレーザ加工装置のパルス光列生成部の 第4の実施形態の概略構成図である。

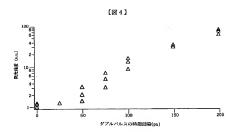
#### 【符号の説明】

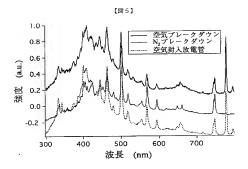
1…レーザ加工装置、2…レーザ光源、3…パルス光列 生成部、4…加工制御部、5…被加工物、41…照射光 学系、42…加工位置制御部。

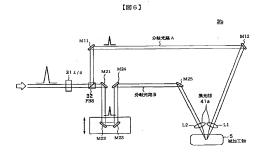
#### [図1]



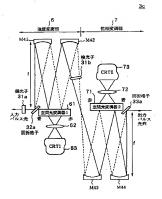












# [図8]

